レーザ・アニールを用いた二層構造 スーパーステンレス鋼皮膜の開発

地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 金属表面処理研究部 主任研究員 足立 振一郎 (平成 28 年度一般研究開発助成 AF-2016222)

キーワード:ステンレス,溶射,レーザ・アニール

1. 研究の目的と背景

大気中においてステンレス鋼を溶射すると,溶融したス テンレス鋼が雰囲気中の酸素と反応し,溶射皮膜中に酸化 物ラメラー層が形成される¹⁾.形成した酸化物ラメラー層 は,溶射皮膜の強度および耐腐食性を低下²⁾させるため, 除去することが望ましい.しかし,大気中で溶射する場合, 酸化物ラメラー層を無くすことは非常に困難である.

一方,溶射皮膜が適用される工業製品および生産設備は, 近年になって多様化する傾向があり,溶射皮膜の耐摩耗性 や耐腐食性などのさらなる高性能化が求められている.

ステンレス鋼溶射皮膜にレーザを照射し,再溶融すると, 溶射皮膜内に存在する気孔および亀裂などの欠陥が消失 し,同時に酸化物ラメラー層が皮膜表面に凝集する.クロ ムを多く含有するオーステナイト系ステンレス鋼では,表 面にクロムと鉄の酸化物を主成分とする酸化物層が形成 されるなど,皮膜特性を改善できる可能性がある.

しかし、ステンレス鋼溶射皮膜のレーザ照射による再溶 融処理に伴う酸化物層の形成機構に関する詳細な報告は ほとんど無い.また、レーザの種類およびスキャン方法な どが及ぼす影響についても解明されていない.

そこで、本研究は特性が異なる二種類のレーザとしてフ ァイバーレーザおよび半導体レーザを用い、ステンレス鋼 溶射皮膜の再溶融処理により皮膜表面に形成する酸化物 層の組成などを調べることで、酸化物の生成機構を検討し た. さらに、SUS316L 粉末にニッケル粉末、クロム粉末、 およびモリブデン粉末を添加することで、スーパーステン レス鋼からなる溶射皮膜を作製した.この皮膜を再溶融処 理し、表面に酸化物層を形成することで、耐摩耗性および 耐腐食性に優れたコーティング皮膜の作製を試みた.

2. 実験方法

2・1 溶射皮膜の作製

エアロプラズマ社製プラズマ溶射装置 APS-7050 により 大気中で成膜した.溶射材料はオーステナイト系ステンレ ス鋼(JIS 規格 SUS316L)の粉末を用いた.基材は厚さ 10 mm の低炭素鋼(JIS 規格 SS400)またはオーステナイト系ステ ンレス鋼 (JIS 規格 SUS304)を使用し, 膜厚 200-500 µm の溶射皮膜を作製した.

2・2 ファイバーレーザによる再溶融処理

実験に使用したファイバーレーザは,波長 1070 nm,最 大出力 200 Wの IPG 社製 YLR-200-AC である.ビーム径は ϕ 0.5 nm とした.なお、スパッタがレンズに付着するの を防止するため、アルゴンガスを 25 L/min の流量で試料 に吹き付けた.また、ガルバノスキャナ (ARGES 社製 SQUIRREL)を用い、レーザビームを種々のパターンでスキ ャンさせた.



図1 ファイバーレーザ装置

2・3 半導体レーザによる再溶融処理

実験に使用した半導体レーザは,波長 940 nm,最大出 力2 kWの Laserline 社製 LDM-2000-60 であり,アルゴン ガスを 20 L/min の流量で試料に吹き付けた.



図2 半導体レーザ装置

2·4 特性評価

酸化物層のビッカース硬さは、ミツトヨ社製マイクロビ ッカース測定装置 HM-220D を用い荷重 50 g で測定した.

電気化学測定は、北斗電工社製オートマチックポラリゼ ーションシステム(型番 HSV-110)を使用した. 測定は、 Ag/AgCl を参照電極とし、対極に白金を用い、電位走査速 度を 1 mV・sec⁻¹にした. 試験液は 30 ℃, 濃度 3.5 %の NaCl 溶液であり、窒素ガスで十分に脱気してから試験に 供した.

3. 結果と考察

3・1 ファイバーレーザによる溶射皮膜の再溶融処理 (1) 一方向スキャン

低炭素鋼の基材上に成膜した SUS316L 溶射皮膜を, 出力 190 Wのファイバーレーザにより, 図3に示すように速度 3 mm/sec で一方向ヘスキャンし, ビームを走査間隔 0.2 mm でオーバーラップさせた. 再溶融処理した断面の組織写真 を図4に示す. 溶射皮膜の表面に最大厚さが 60 µm 程度の 黒い層が形成しており, EDX で組成分析を行ったところ, 図5 に示すように 0:18 %, Cr:50 %, Fe:22 %および Si:3.5%を主成分とする酸化物であった. なお, Ni は 0.2% とわずかしか含有されていなかった.

これは,鉄およびニッケル酸化物より熱力学的に安定な クロム酸化物が³⁻⁴⁾優先的に生成したためと考えられる. なお,溶射皮膜全体の酸素量は溶融処理前と処理後で 2-3%とほぼ同じ量であった.すなわち,溶射皮膜中に存 在する酸化物ラメラー層が溶融した際,皮膜表面に凝集し て酸化物層を形成したと考えられる.なお,酸化物層の下 部にある溶射皮膜が溶融して形成した合金部は,Cr:6.1%, Fe:83%,Ni:8.1%およびMo:2.1%であり,溶融処理前 の溶射皮膜の組成(0:3.1%,Cr:17%,Fe:64%,Ni:12%, Mo:2.3%)と比較してクロムが大きく減少し,ニッケルも 減少していた.これは,酸化物層にクロム酸化物が多く含 まれることや,溶融した基材と希釈化することで濃度が低 下したと考えられる.

以上のことから,ファイバーレーザで一方向にビームを スキャンして再溶融処理を行った場合,酸化物ラメラー層 が表面に凝集して酸化物層を,また酸化物層の下に合金部 を形成することがわかった.



図3ファイバーレーザを用いた一方向スキャンの模式図

(2) 直線振り+一方向スキャン

図 6 に示すように出力 190 W のビームを振り速度 1000 mm/sec でスキャン方向に対し直角の方向に振り幅 0.5 mm



図4 ファイバーレーザを用い一方向スキャンで再溶融 処理した SUS316L 溶射皮膜の断面組織



図5 ファイバーレーザを用い一方向スキャンで再溶融 処理した SUS316L 溶射皮膜の組成

で振りながら、4 µm のステップでビームをスキャンさせた. なお、処理した溶射皮膜は低炭素鋼を基材とする SUS316L 溶射皮膜である. 再溶融処理後の断面組織写真を 図7に示す.溶射皮膜の表面から約60 µm 深さまで溶融し、酸化物層へと変化していた.

図 8 に示すように、この酸化物層の組成は 0:15 %, Cr:21 %, Fe:58 %および Ni:3.7 %であった. 0.5 mm 幅で 振りながら一方向にビームをスキャンしているため、溶融 部が撹拌され大気中の酸素と反応し、酸化物層を形成した と考えられる. また、(1)の一方向スキャンと比較すると レーザの熱が到達する深さ方向が浅いため、酸化物層の下 には未溶融の溶射皮膜が存在していた.







図7 ファイバーレーザを用い直線振り+一方向スキャンで再溶融処理した SUS316L 溶射皮膜の断面組織



図8 ファイバーレーザを用い直線振り+一方向スキャ ンで再溶融処理した SUS316L 溶射皮膜の組成

(3) 円形振り+一方向スキャン

低炭素鋼を基材とする SUS316L 溶射皮膜を図 9 の様に, 出力 190 W のビームの中心を半径 0.25 mm の円上に 500 Hz で回転させながら,速度 1 mm/sec で動かし,走査間隔を 0.25 mm にして再溶融処理を行った.図 10 に処理後の皮 膜断面組織写真を示しているが,溶射皮膜全体が溶融し, 厚さ 200-300 µm の酸化物層の形成が認められる.また, 酸化物層の下に厚さ 15 µm 程度の合金部も認められた.す なわち,(2)の直線振り+一方向スキャンと同様に,ビー ムを円形にスキャンすることで溶融部が撹拌され,大気中 の酸素と反応して酸化物層を形成したと考えられる.直線 振りでは未溶融の溶射皮膜が認められたが,円形振りでは 皮膜は完全に溶融していた.これは,円形振りの方が,ビ ームの熱が直線振りより深く到達したことを示している.



ビーム ϕ 0.5 mm

図 9 ファイバーレーザを用いた円形振り+一方向スキ ャンの模式図 図11に示すように、酸化物層の組成は0:11%,Cr:8.4%, Fe:78%,Ni:0.3%,およびMo:0.5%であり、全体的に合 金濃度が低下していた.これは基材が溶融して溶射皮膜が 希釈化されたためと考えられる.

また,図 12 には,SUS316L の粉末にクロム,ニッケル およびモリブデンの粉末を添加することで,スーパーステ ンレス鋼 SUS836L の組成にして溶射した皮膜の結果を示 す.酸化物層の組成は 0:18 %, Cr:26 %, Fe:50 %, Ni:2.4% および Mo:2.0%であり,SUS316L 皮膜と比較して合金成分 の濃度が高くなっていた.



図 10 ファイバーレーザを用い円形振り+一方向スキャ ンで再溶融処理した SUS316L 溶射皮膜の断面組織



図 11 ファイバーレーザを用い円形振り+一方向スキャ ンで再溶融処理した SUS316L 溶射皮膜の組成



図 12 ファイバーレーザを用い円形振り+一方向スキャンで再溶融処理した SUS836L 溶射皮膜の組成

3・2 半導体レーザによる溶射皮膜の再溶融処理

出力 1.7 kW で形状が 5 mm×5 mm の矩形のビームを一方 向に速度 7.5 mm/sec でスキャンし,走査間隔 3.5 mm でオ ーバーラップさせた. 基材にステンレス鋼を使用し, SUS316L 皮膜, SUS316L 粉末にニッケル,クロムおよびモ リブデンを添加し組成をスーパーステンレス鋼 SUS836L にした皮膜. さらに,SUS836L の組成に酸化クロム(Cr_2O_3) の粉末を添加した皮膜の 3 種類を処理した.

図 13 に断面組織写真を示す.何れの溶射皮膜も皮膜全体が溶融し,基材の溶融も認められた.皮膜表面に酸化物 層が形成し,溶融した皮膜および基材にも酸化物が細かく 分散していた.元の溶射皮膜にあったラメラー層は消失し ており,酸化物層はラメラー層が凝集したと考えられる. しかしながら,ファイバーレーザによる一方向スキャンの 場合と比較すると,酸化物層の厚さがかなり厚くなってお り,大気中の酸素とも反応した可能性がある.



 図 13 半導体レーザを用い一方向スキャンで再溶融処理 した溶射皮膜の断面組織; (a) SUS316L 皮膜
(b) SUS316L+Cr₂O₃ 皮膜, (c) SUS836L 皮膜,
(d) SUS836L+Cr₂O₃ 皮膜

図 14 に未処理皮膜の組成を示す.皮膜に含まれる酸素 量は SUS316L 皮膜と SUS836L 皮膜がそれぞれ 2.1%と 2.5% で,SUS836L+Cr₂O₃ 皮膜は 6.5%であった.しかし,図 15 に示すように,酸化物層の酸素量は約 22%であり,3種類 の皮膜の間にほとんど差は認められなかった.また,クロ ムに関しては SUS836L+Cr₂O₃ 皮膜が 62%と SUS316L 皮膜と SUS836L 皮膜の 58%より若干多かったが,他の元素に関し てはほとんど差異が認められなかった.これらのことから, 溶融中に大気中の酸素と反応し,酸化物層が形成されたと 考えられる.

また、合金部に関しては、図 16 に示すように SUS316L 皮膜の Fe 濃度が 71 %, SUS836L 皮膜と SUS836L+Cr₂O₃皮膜 は 65%と若干 SUS316L 皮膜が高く、反対に Ni 濃度は SUS316L 皮膜が 9.9 %, SUS836L 皮膜と SUS836L+Cr₂O₃皮膜 は 14 %と若干高い値であった.他の元素に関してはほぼ 同程度であった.処理前の溶射皮膜よりも合金元素の濃度 が低下しているのは、基材の溶融により希釈化されたため であるが、SUS836L 皮膜の方が SUS316L 皮膜より酸化物層



SUS836L 皮膜 SUS836L 皮膜 +Cr₂O₃皮膜 O Si Cr Mn Fe Ni Mo Element

図 16 半導体レーザを用い再溶融処理した溶射皮膜の 合金部の組成

では Cr 濃度が, また合金層では Cr と Ni 濃度が高いこと が認められた.

3・3 酸化物層の特性評価

ファイバーレーザを用い,直線振り+一方向スキャンし た酸化物層のマイクロビッカース硬さは733 HV であった. ファイバーレーザを用い円形振り+一方向スキャンで再 溶融処理をした各種溶射皮膜の硬さを図 17 に示す.

未処理の SUS316L 溶射皮膜は 280 HV であったが,



図 17 ファイバーレーザを用い円形振り+一方向スキャ ンで再溶融処理した溶射皮膜の酸化物層の硬さ

SUS316L 溶射皮膜に溶融処理で形成した酸化物層は518 HV であった. SUS836L 皮膜と SUS316L+Cr₂0₃ 皮膜は 824 HV お よび 798 HV で SUS316L 皮膜の酸化物層より硬かった. 一 方, SUS316L 皮膜にニッケルおよびモリブデンを添加した 皮膜の硬さは SUS316L 皮膜とほとんど同じであった.酸化 物層中のクロム量は, SUS836L 皮膜が 26 %であり, SUS316L 皮膜の 8.4 %より多いことが,硬くなった理由として示唆 される.

また,半導体レーザを用いて溶融処理した SUS316L 溶射 皮膜, SUS836L 溶射皮膜および Cr₂0₃ を添加した溶射皮膜 における酸化物層の硬さを図 18 に示す.何れの皮膜も 980-1060 HV と顕著な硬さの向上が認められた. SUS316L 溶射皮膜の酸化物が 1060 HV で最も硬く, SUS836L 皮膜の 酸化物は 980 HV で若干低い値であった.また,クロム酸 化物を添加しても硬さに大きな変化は認められなかった.



図18 半導体レーザを用い一方向スキャンで再溶融処理 した溶射皮膜の酸化物層の硬さ



図 19 半導体レーザを用い一方向スキャンで再溶融処理 した溶射皮膜のアノード分極曲線

図 19 に電気化学測定の結果を示す.未処理の SUS316L 溶射皮膜に比べ,何れの溶射皮膜も腐食電流量が低いこと がわかった.これは酸化物層の下に形成された合金層の防 食作用による効果であると考えられる.

4. 結論

ファイバーレーザと半導体レーザにおけるレーザ種に よる違い,およびガルバノスキャナによるビームの振り方 の違いが,ステンレス鋼溶射皮膜の再溶融および酸化物層 の形成に及ぼす効果を検討した.その結果,酸化物層の厚 さや組成に大きな違いが認められ,酸化物層の硬さも変化 することがわかった.酸化物層の硬さに関しては,半導体 レーザで処理した方がファイバーレーザより硬さの向上 が認められた.また,SUS304 を基材とする溶射皮膜にお いては,半導体レーザで再溶融処理することで,元の溶射 皮膜より耐腐食性の向上が認められた.一方,酸化物層の 膜厚は均一でなく,局所的に厚い部分や薄い部分が存在し ており,耐摩耗性および耐腐食性のコーティング皮膜とし て適用するには,酸化物層の均一化が今後の課題である.

謝 辞

公益財団法人天田財団様が平成28年度の一般研究開発 助成に本研究をご採択していただいたおかげで、本研究を 実施することが出来ました.この場をお借りして、深く感 謝を申し上げます.

参考文献

- S. Adachi, N. Ueda, "Formation of S-phase layer on plasma sprayed AISI 316L stainless steel coating by plasma nitriding at low temperature" Thin Solid Films, 523 (2012), p.11-14
- 2) 溶射ハンドブック: (1991), p.28, 日本溶射協会編
- 3) MATERIALS THERMOCHEMISTRY sixth edition, 0. KUBASCHEWSKI et.al, PERGAMON PRESS (1993)
- 4) サムソノフ監修 最新酸化物便覧, 日・ソ通信社(1978)